# 實習八

# 雙載子接面電體偏壓電路

# ◆ 實習目的

- 1. 學習各種雙載子接面電晶體偏壓電路之設計方法。。
- 2. 藉由實習過程,以瞭解各種雙載子接面電晶體偏壓電路之穩定性。



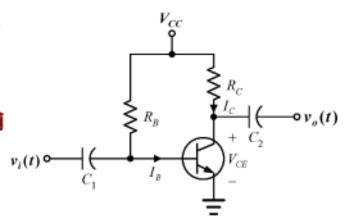
## 相關知識

- ◆ 對電晶體施以適當之直流偏壓後,便可確立電路之工作點,而有穩定之工作點後,當於電晶體之輸入端加入交流訊號 (AC Signal)後,此交流訊號會以此工作點為中心,配合直流負載線 (DC load line), 便可以分析電晶體之工作情況,以設計符合實際需要之電晶體放大電路。
- ◆ 因構成電晶體 (BJT) 之主要材料為半導體,而半導體之電壓和電流,通常很容易會受問圖溫度、電源變動與元件老化等因素之影響而改變,導致工作點不穩定之情況,如此將會嚴重影響電晶體放大電路之交流特性。
- ◆ 依電路連接方式與電子電路實際之需求,目前已發展許多雙載子接面電晶體 (BJT) 之直流偏壓電路,而各種電晶體之偏壓電路,皆以提高穩定度為主要考量,使電晶體電路能確實發揮吾人所預期之功能,而盡量不受環境變化之影響。
- ◆ 本實習將分成 5 個部分,討論共射極固定偏壓、具射極電阻之共射極固定偏壓電路、電阻分壓器偏壓電路與集極電阻回授偏壓電路等 4 種常用之 BJT 偏壓電路。另外再使用一部分,以討論偏壓電路之直流負載線之意義與工作點之選擇,對 BJT 放大電路交流操作之影響。



# 共射極固定偏壓電路

- ◆ 利用電阻 R<sub>B</sub> 連接至 V<sub>CC</sub> 之正端,以提供基-射極所需之偏壓, 即可得到共射極固定偏壓電路,如右圖所示。
- ◆ 對右圖之固定偏壓電路作直流分析,亦可分為輸入迴路與輸出迴路兩個部份來討論如下:



1. 輸入迴路:利用 KVL 於輸入端迴路可得

$$V_{CC} = I_B \cdot R_B + V_{BE}$$

整理上式,可得基極電流
$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$
。

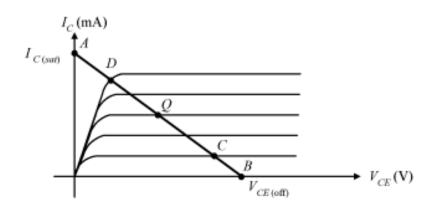
2. 輸出迴路:若電晶體操作於順向活性區,可得集極電流 $I_c$ 與集-射極電 $EV_{CE}$ 分別為

$$I_C = \beta \cdot I_B = \frac{\beta \cdot (V_{CC} - V_{BE})}{R_B} \qquad \qquad V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C = V_{CC} - \beta \cdot I_B \cdot R_C$$



# 直流負載線與工作點

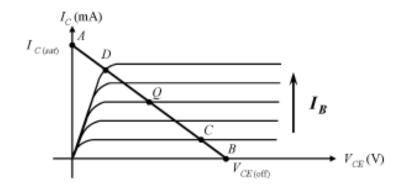
- ◆ 直流負載線 (DC Load Line) 是以電晶體電路之輸出電流與輸出電壓來決定所有可能的直線稱之。
- ◆ 若以共射極固定偏壓電路為例,以集極電流 I<sub>c</sub> 與集-射極電壓 V<sub>CE</sub> 所決定之直線,即為直流負 載線,如右圖所示。

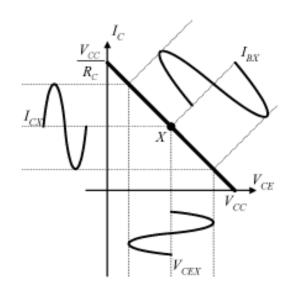


◆ 上圖中縱軸所標示之 I<sub>C(Sat)</sub>,表示電晶體飽和時之集極電流值,即當電晶體飽和時,集一射極電壓 V<sub>CE(Sat)</sub> 非常低(V<sub>CE(Sat)</sub> ≈ 0.2V ),因此可得 I<sub>C(Sat)</sub> = V<sub>CC</sub> / R<sub>C</sub>;而横軸所標示之 V<sub>CE(Off)</sub>表示 I<sub>C</sub> = 0 時,即集一射極可視為開路,因此集極電阻 R<sub>C</sub>沒有壓降,因此 V<sub>CE(Off)</sub> = V<sub>CC</sub>,將 I<sub>C(Sat)</sub> (A 點 )與 V<sub>CE(off)</sub>
 (B 點 )兩點間連一直線,即可得到一條最大之直流負載線。



- ◆ 在右圖之直流負載線與輸入電流 I<sub>B</sub>之交點即稱為工作點 (Operation option) 或稱為靜態點 (Quiescent point) ; Q點, 因此 Q點之選擇與輸入電流 I<sub>B</sub> 有相當密切之關係。
- ◆ 在許多之情況下, ②點之選擇應盡量接近直流負載線之中心點,以容許電晶體放大器作最佳之交流操作,亦即使電晶體可進行最佳之放大效果。若 ②點太靠近截止區(C點)或飽和區(D點),則電晶體在進行交流操作時,輸出波形易發生失真之現象。
- ◆ 若 ② 點選擇之負載線上之 X 點,若於電晶體之輸入端加入交流訊號,此交流輸入訊號可確實被放大,即輸出訊號(集極電流 I<sub>C</sub>與集射極電壓 V<sub>CE</sub>)無任何失真之現象發生,如右圖所示。

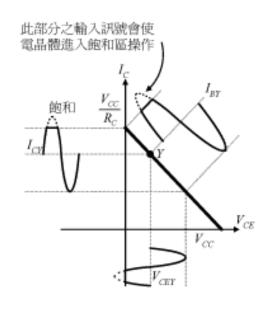




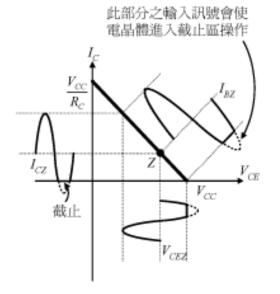
② 點之選擇於直流負載線之中間



◆ 若電晶體被偏壓後,由基極(輸入)電流 I<sub>B</sub>所得到之 Q 點,分別為左下圖和右下圖之 Y 和 Z 點,則交流輸入訊號被放大後,由於 Q 點之選擇不當,輸出訊號之上半週或下半週有一部份被截掉,此乃因不當直流偏壓,導致電晶體進入飽和區或截止區操作,因而造成輸出交流訊號之失真。



②點之選擇於接近於飽和區

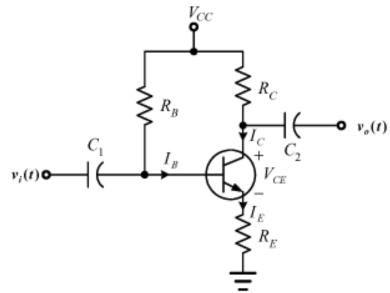


0 點之選擇於接近於截止區



# 具射極電阻之固定偏壓電路

♦ 前面所討論之固定偏壓電路,集極電流 I<sub>c</sub> 會隨 β 值 而直接改變,致使 Q 點會產生漂移之缺點,造成偏壓不穩定問題。若於電晶體之射極與地點間增加上射極電阻 R<sub>E</sub>,使 I<sub>C</sub> 值受 β 值變化之影響減少,以改善此項問題,如右圖所示。



◆ 由於射極電阻 R<sub>E</sub> 之存在,當 β 值因溫度或其他因素而變化時,會導致 I<sub>C</sub> 與 I<sub>E</sub> 同時隨之改變, 此時亦會使 R<sub>E</sub> 壓降改變,以補償 I<sub>C</sub> 與 V<sub>CE</sub> 之變化量,此種機制稱為負回授 (Negative feedback),雖然將負回授應用於直流偏壓電路會造成增益之降低,但可獲得更穩定之直流工作點。



◆ 利用 KVL 於右圖之輸出迴路可知,當 R<sub>E</sub> 壓降增加將會使 I<sub>c</sub> 與 I<sub>E</sub> 同時隨之減少,如此便可減小 I<sub>c</sub> 大小 受 β 值變化之影響,即可減少集極電流 I<sub>c</sub> 之改變量,以獲得較穩定之I<sub>c</sub>,亦可得到較穩定之 V<sub>CE</sub>,故可獲得較為穩定之直流工作點 (Q點)。

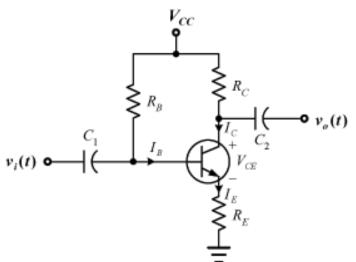




將 
$$I_B = \frac{I_E}{(1+\beta)}$$
 帶入上 式可得射極電流 $I_E$ 為

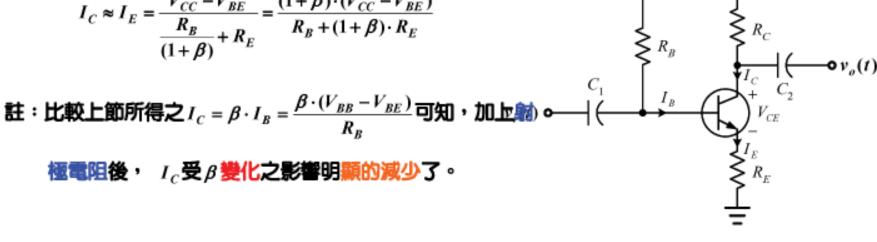
$$I_{E} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{\frac{R_{B}}{(1+\beta)} + R_{E}} = \frac{(1+\beta) \cdot (V_{CC} - V_{BE})}{R_{B} + (1+\beta) \cdot R_{E}}$$





2. 輸出迴路:若電晶體操作於主動區,可得集極電流  $I_c$  為

$$I_C \approx I_E = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{\frac{R_B}{(1+\beta)} + R_E} = \frac{(1+\beta) \cdot (V_{CC} - V_{BE})}{R_B + (1+\beta) \cdot R_E}$$



利用 KVL 於輸出迴路,可得集-射極電壓  $V_{CE}$  為

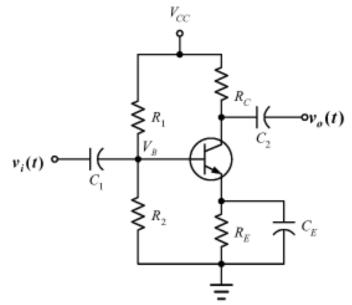
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C - I_E \cdot R_E = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

♦ 由以上之討論可知,集極電流  $I_c$  與集-射極電壓  $V_{CE}$  之大小,受  $oldsymbol{eta}$  値之影響明顯少了,故相對 的可提高偏壓之穩定性。



## 電阻器分壓器偏壓電路

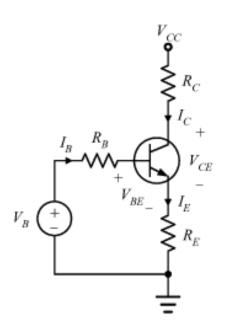
- ◆ 為了提供一個較穩定電晶體之偏壓技術,一種利用雙電阻器分壓器偏壓電路,以提供基一射極接面所需之偏壓,稱為分壓器偏壓電路,如右圖所示。
- ◆ 只要選擇射極電阻 R<sub>E</sub> 之值遠大於 R<sub>B</sub> // β , 對右圖之分壓器偏壓電路而言,便可使集極電流 I<sub>C</sub> 與 β 值無關,故相對具有較佳之偏壓穩定性,因此可改善固定偏壓之 Q 點會隨周圖溫度改變,而產生漂移之缺點。



◆ 觀察上圖可知,若 β⋅R<sub>E</sub> > 10R<sub>B</sub> 之條件成立時,則可將偏壓電阻 R<sub>B</sub> 省略,即可令基極電流 I<sub>B</sub> 趨近於 零,如此可簡化計算之複雜度與提高偏壓穩定度。相同的,對上圖作直流分析 (求解 I<sub>B</sub>、I<sub>C</sub>與 V<sub>CE</sub> 等 3 個電壓與電流值 ),亦可分為輸入迴路與輸出迴路兩個部份來討論如下:



- ◆ 對右圖之電晶體電路作直流分析時,可假設 C<sub>E</sub>, C<sub>B</sub> 與 C<sub>C</sub> 開路,接
  著將輸入迴路用戴維寧等效電路來取代,可得到分壓器偏壓電路之等效
  電路,如右圖所示,其中 R<sub>B</sub> = R<sub>1</sub> // R<sub>2</sub>,V<sub>B</sub> = R<sub>2</sub>·V<sub>CC</sub>/R<sub>1</sub> 。
- ◆ 當 $\beta \cdot R_E > 10R_B$ 之條件成立時,則對右圖之直流分析,可採用近似分析 法(忽略偏壓電阻 $R_B$ ),即可令基極電流 $I_B \approx 0$ ,以可簡化計算之複雜度。



- ◆ 對右圖偏壓電路之直流分析,亦必須分為輸入迴路與輸出迴路兩個部份討論:
  - 1. 輸入迴路:因  $I_B \approx 0 \rightarrow R_B$ 無壓降,可得基極電壓 $V_B$ 、射極電流 $I_E$ 與集極電流 $I_C$ 如下:

$$V_B = I_E \cdot R_E + V_{BE} \quad \rightarrow \quad I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E} \quad \cdot \quad I_C \approx I_E = \frac{V_B}{R_E} \quad (V_B >> V_{BE})$$



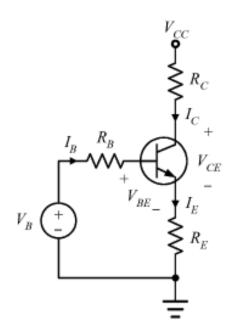
#### 2. 輸出迴路:

#### 利用 KVL 可得

$$V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE} + I_E \cdot R_E$$

因  $I_C \approx I_E$ ,帶入上式,可得集-射極電壓  $V_{CE}$ 為

$$II = II = I \cap D \cap D \cap D$$



◆ 由以上計算式可知, $I_C$  與  $V_{CE}$  之大小皆與  $\beta$  值無關,此種偏壓技術之 Q 點不會受  $\beta$  之變動而影響,故有較佳之偏壓穩定性。

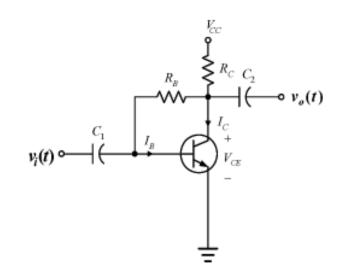


# 集極回授偏壓電路

- ◆ 將基極電阻連接至集極,以提供基極所需之偏壓,而不連接至 V<sub>cc</sub>,以增加電路之偏壓穩定性,使工作點受 β 值變化之影 響更小,稱為集極回授偏壓電路,如右圖所示。
- ◆ 當電晶操作於順向活性區時,集極回授偏壓電路可提供較穩定工作點之原因敘述於後:
  - 1. 若  $\beta$  值受外在環境影響而增加時,  $I_c$  亦會隨之增加,將 導致  $R_c$  壓降增加。由輸入迴路可知,當  $R_c$  壓降增加時,  $I_B$  會隨之減少,使  $I_c$  亦會隨之降低。若 這些電阻值設計得當的話,則這些減少之量會因  $\beta$  值增加,而造成  $I_c$  增加量幾乎可完全抵消。



相反的,若β值受外在環境之影響而減少時,Ic亦會隨之減少,將會使Rc之壓降減少。由輸入迴路可知,當Rc壓降減少時IB會隨之增加,導致Ic會隨之增加。若這些電阻值設計得當的話,則這些增加的量,幾乎可完全補償因β值減少而造成Ic減少之量。



- ◆ 對右圍偏壓電路之直流分析,亦可分為輸入與輸出兩個迴路來 討論如下:
  - 1. 輸入迴路:利用 KVL 可得 $V_{CC}=(I_B+I_C)\cdot R_C+I_B\cdot R_B+V_{BE}$ ,若  $I_C=\beta\cdot I_B$ (電晶體操作於順相活性區),可得 $V_{CC}=I_B\cdot [(1+\beta)\cdot R_C+R_B]+V_{BE}$ ,整理右式可得  $I_B$ 與  $I_C$  分別為

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (1 + \beta) \cdot R_C} \qquad I_C = \frac{\beta \cdot (V_{CC} - V_{BE})}{R_B + (1 + \beta) \cdot R_C}$$



2. 輸出迴路:利用 KVL 可得

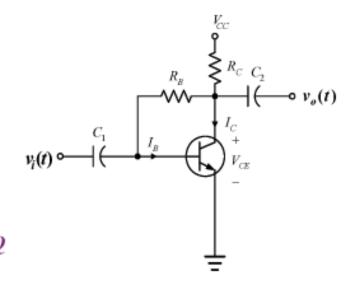
$$V_{CC} = (I_B + I_C) \cdot R_C + V_{CE}$$

整理上式可得集-射極電壓  $V_{CE}$  為

$$V_{CE} = V_{CC} - (I_B + I_C) \cdot R_C$$

◆ 觀察上式可知, V<sub>CE</sub> 之大小與 β 值無關, 此種偏壓技術之 Q

點不易受 β 之變動而影響,故有較佳之偏壓穩定性。





# 實習步驟與結果

### (一)射極固定偏壓電路

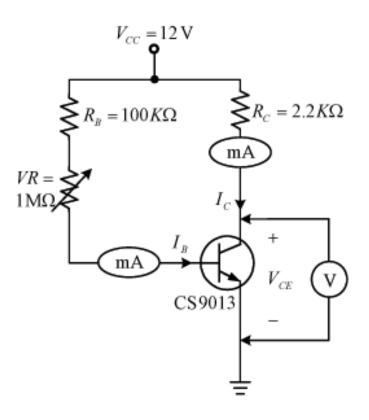
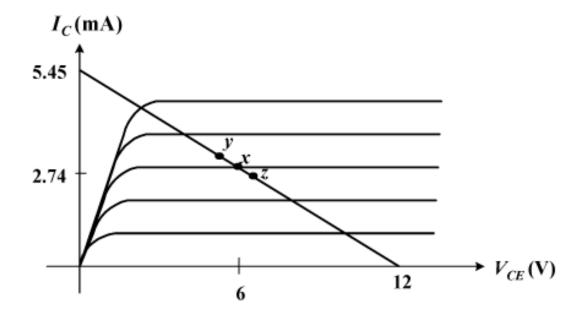




表 8-1 射極固定偏壓電路之  $I_c \cdot I_B \cdot V_{CE}$  與  $\beta$  値

基極電阻  $(R_B + VR) = 988$   $K\Omega$ 

偏壓參數 測量狀況	I <sub>c</sub>	I <sub>B</sub>	V <sub>CE</sub>	$\beta = \frac{I_C}{I_B}$
測量値	2.74mA	11.5 μΑ	6V	238
理論値	2.72mA	11.4 μΑ	6.02V	240
加熱後之測量値	2.84mA	11.5 μΑ	5.76V	247





### (二)具射極電阻之共射極固定偏壓電路

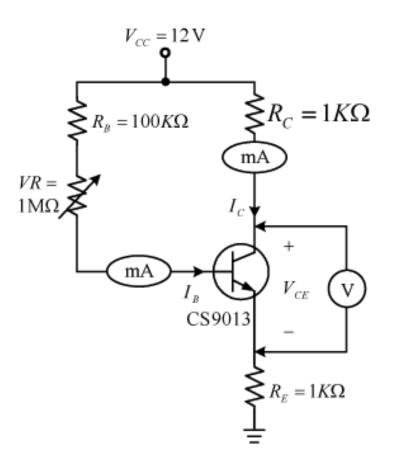
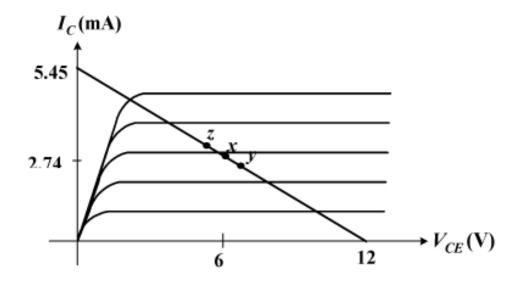




表 8-2 具射極電阻之共射極固定偏壓電路之  $I_c \cdot I_B \cdot V_{CE}$  與  $\beta$  値

基極電阻 
$$(R_B + VR) = __750$$
  $K\Omega$ 

編壓參數 測量狀況	Ic	I <sub>B</sub>	V <sub>CE</sub>	$\beta = \frac{I_C}{I_B}$
測量値	2.72mA	11.6 µ4	6V	234
理論値	2.76 mA	11.5 μ4	6.4V	240
加熱後之測量値	2.8mA	11.6 μ4	5.85V	241





### (三)電阻分壓器偏壓電路

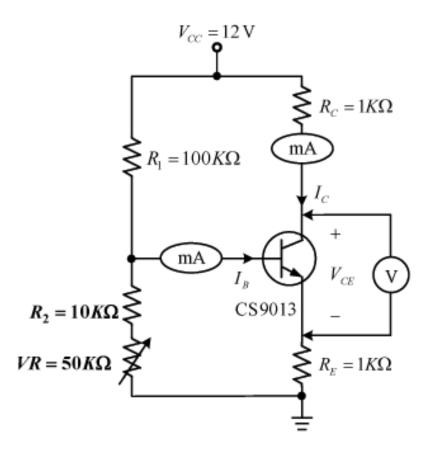
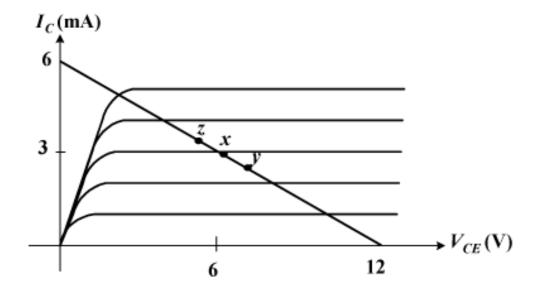




表 8-3 電阻分壓器偏壓電路之  $I_c \cdot I_B \cdot V_{CE}$  與  $\beta$  値

基極電阻
$$R_1//(R_2 + VR) = ___33.3$$
  $K\Omega$ 

偏壓參數 測量狀況	I <sub>C</sub>	I <sub>B</sub>	V <sub>CE</sub>	$\beta = \frac{I_C}{I_B}$
測量値	3.05mA	12.6 μ4	6V	242
理論值	3.24 mA	13.5 μ4	5.84V	240
加熱後之測量値	3.09mA	12.2 μ4	5.93V	253





### (四)集極回授偏壓電路

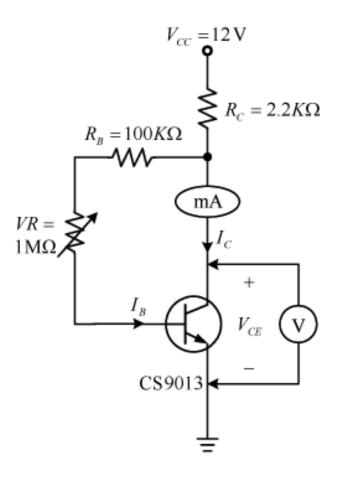




表 8-4 集極回授偏壓電路之  $I_C imes I_B imes V_{CE}$  與  $\beta$  値

基極電阻 
$$(R_B + VR1) = 477$$
  $K\Omega$ 

偏壓參數 測量狀況	I <sub>C</sub>	I <sub>B</sub>	V <sub>CE</sub>	$\beta = \frac{I_C}{I_B}$
測量値	2.72mA	11.3 μΑ	6V	240
理論値	2.69 mA	11.2 μΑ	6.06V	240
加熱後之値	2.81mA	10.9 μΑ	5.8V	257

